

会員各位

## ■ フードテック官民協議会 第3回総会／提案・報告会 開催のご案内

フードテック官民協議会 第3回総会／提案・報告会を、**2月26日（木）14:00～**、

対面・オンラインのハイブリッド形式にて開催いたします！

開催にあたり、会員の皆様を対象に **登壇者** および **会場内ブース出展者** を募集します。

フードテック業界をさらに盛り上げていくため、ぜひご参加ください。

なお、今年度の第1回、第2回総会においても、多くの皆様にご発表・ご出展いただき、

大変ご好評をいただいております。➡参考：前回 第2回総会の様子

ご希望の方は、以下の募集概要を確認の上、応募フォームよりお申し込みください。

会員同士の交流・連携の機会として、皆様のご応募をお待ち申し上げております。

### 【開催概要】

- ・開催日時：2月26日（木）14:00～17:00（18:00までネットワーキング）
- ・開催方法：現地会場及びオンライン（ZOOMウェビナー）
- ・現地会場：Tokyo Innovation Base（東京都千代田区丸の内3-8-3 2階）

【募集概要】

登壇：ピッチ枠として6～10分程度の発表

※パンフレットのみの設置も可能

内容例（登壇・ブース共通）：フードテック関連の取組紹介、自社技術シーズの紹介、ビジネスアイデア・ニーズの提供、イベント告知 等

募集期間：2025年12月25日（木）～2026年1月14日（水）17:00

※登壇・ブース出展とともに 無料 です。

## [応募フォーム]

- 【登壇を希望される方はこちら】
  - 【ブース出展を希望される方はこちら】

※ 会員でない方で申し込みを希望される方は事務局宛までご連絡下さい

ご不明点等ございましたら下記事務局までお問い合わせくださいませ。

フードテック業界を一緒に盛り上げていくため、皆様の積極的なご応募を心よりお待ち申し上げております！

A decorative horizontal border at the bottom of the page featuring a repeating pattern of black squares and white diamonds.

編集・発行 フードテック官民協議会事務局

E-mail: foodtech-council@nttdata-strategy.com

A decorative horizontal border at the bottom of the page featuring a repeating pattern of black diamonds and black squares.